



# Layerscape Access LA1575 可编程的无线平台

## LA1575

试生产

本页介绍的产品处于样品阶段。此处的产品技术规格和信息如有变更，恕不另行通知。如需了解更多信息和样品供货情况，请联系恩智浦支持服务或恩智浦当地销售人员。

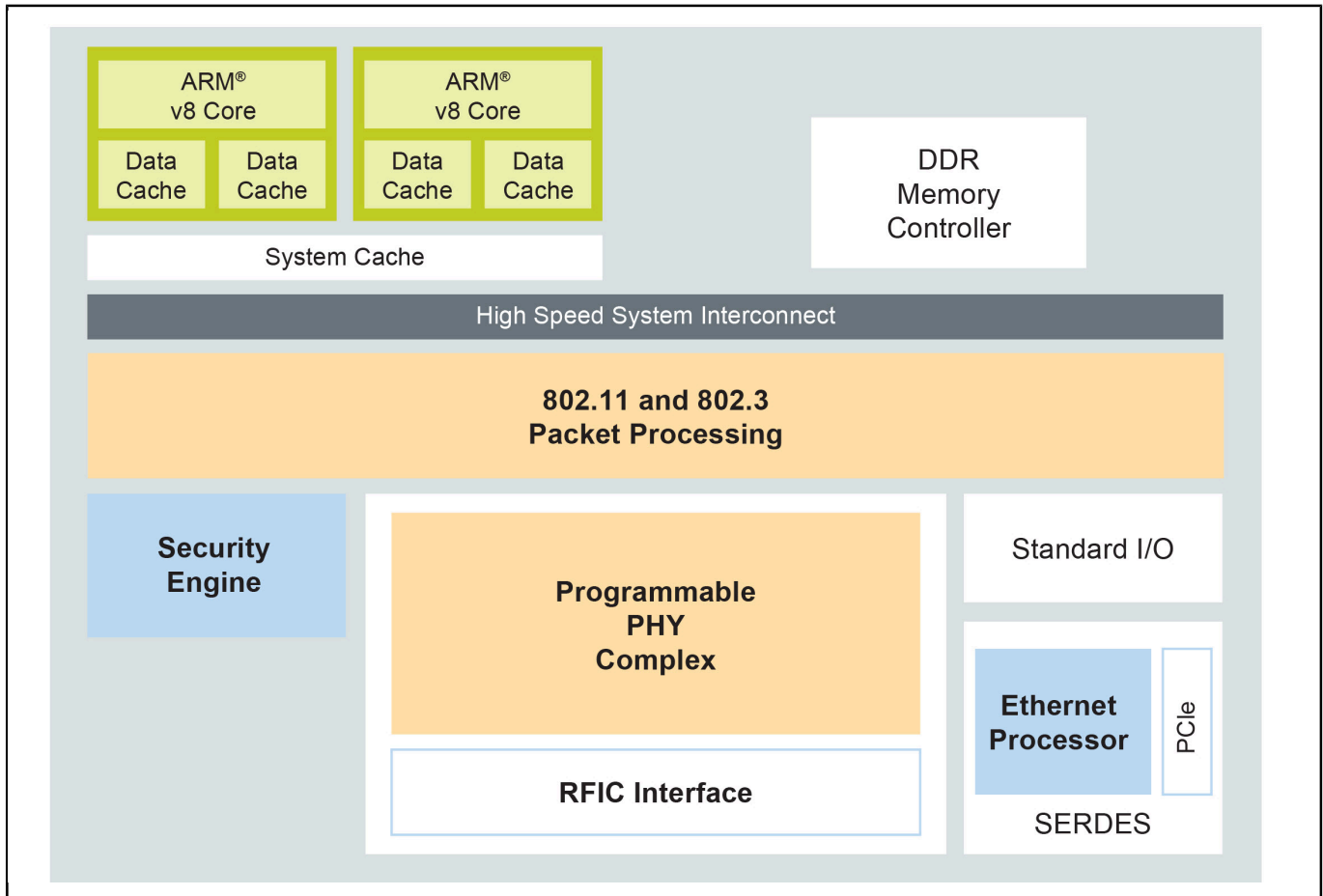
Last Updated: Apr 9, 2022

Layerscape Access LA1575 处理器提供最高级别的无线 SoC 集成和完整的用户可编程元素，从物理层到应用层。LA1575 是一系列设备中的第一款产品，适用于 802.11ax 接入点、802.11ad 固定无线和未来 OFDMA 无线系统。

LA1575 的可编程性使 OEM 和 ODM 客户能够快速引入和部署新的无线标准产品。恩智浦提供经过测试的基本第 1 层，第 2 层和应用库，并支持通过 CodeWarrior 工具和标准语言编程进行自定义调制和处理。

如需了解更多信息和样品供货情况，请联系当地的恩智浦销售机构

## Layerscape LA1575 Processor Block Diagram Block Diagram



View additional information for [Layerscape Access LA1575](#) 可编程的无线平台.

**Note:** The information on this document is subject to change without notice.

**[www.nxp.com](http://www.nxp.com)**

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2024 NXP B.V.